

【基本情報】

記入日	2020年10月14日
会社名	セイコーソリューションズ株式会社
製品名	ドコモ通信モジュール UM05-SS 接続治具

【含有化学物質 - 含有判定/総含有量】

No.	物質群 分類No.	物質群	閾値レベルに よる含有判定	
1	SG006	カドミウム/カドミウム化合物		N
2	SG008	六価クロム化合物		N
3	SG014	鉛/鉛化合物		N
4	SG019	水銀及び水銀化合物		N
5	7440-02-0	ニッケル	Y	
6	56-35-9	トリブチルスズ=オキシド(TBTO)		N
7	SG035	三置換有機スズ化合物		N
8	SG009	ジブチルスズ化合物(DBT)		N
9	SG010	ジオクチルスズ化合物(DOT)		N
10	1304-56-9	酸化ベリリウム		N
11	SG026	ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類)		N
12	SG027	ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)		N
13	SG004	臭素系難燃剤(BFR) (PBB類、PBDE類およびHBCDDを除く)		N
14	SG036	塩素系難燃剤(CFR)		N
15	SG028	ポリ塩化ビフェニル類(PCB 類) 及び特定代替物質		N
16	SG029	ポリ塩化ターフェニル類(PCT 類)		N
17	SG030	ポリ塩化ナフタレン類(塩素数が2以上)		N
18	SG022	過塩素酸塩		N
19	SG023	パーフルオロオクタンスルホン酸塩(PFOS)		N
20	SG012	フッ素系温室効果ガス(HFC、PFC、SF6)		N
21	SG001	アスベスト 類		N
22	SG002	一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料		N
23	SG021	オゾン層破壊物質		N
24	SG031	放射性物質		N
25	50-00-0	ホルムアルデヒド		N
26	3846-71-7	2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール		N
27	SG013	ヘキサブロモシクロデカン		N
28	SG034	短鎖型塩化パラフィン類(C10～C13)		N
29	117-81-7	フタル酸ビス2-エチルヘキシル (DEHP)		N
30	85-68-7	フタル酸ブチルベンジル (BBP)		N
31	84-74-2	フタル酸ジブチル (DBP)		N
32	84-69-5	フタル酸ジイソブチル (DIBP)		N
33	SG025	フタル酸エステル類 グループ2(DIDP,DINP,DNOP)		N
34	624-49-7	ジメチルフマレート(フマル酸ジメチル)		N
35	SG041	フタル酸ジイソデシル(DIDP)		N
36	84-75-3	フタル酸ジ-n-ヘキシル(DnHP)		N

【含有化学物質 - 詳細情報】

No.	物質群 分類No.	使用用途・目的	使用部位	最大均質材料 含有率(ppm)	含有化学物質に 関する追記事項
1	SG006				
2	SG008				
3	SG014				
4	SG019				
5	7440-02-0	製品特性の確保	プリント基板、IC内部電極等	1000000	皮膚に長時間触れない用途 (IEC62474の ニッケル報告基 準「外部利用に 該当する場合」 という観点では 非該当となりま
6	56-35-9				
7	SG035				
8	SG009				
9	SG010				
10	1304-56-9				
11	SG026				
12	SG027				
13	SG004				
14	SG036				
15	SG028				
16	SG029				
17	SG030				
18	SG022				
19	SG023				
20	SG012				
21	SG001				
22	SG002				
23	SG021				
24	SG031				
25	50-00-0				
26	3846-71-7				
27	SG013				
28	SG034				
29	117-81-7				
30	85-68-7				
31	84-74-2				
32	84-69-5				
33	SG025				
34	624-49-7				
35	SG041				
36	84-75-3				